



Лист технической информации СОЛИУС

Солиус Р-25

Защитный паяльный резист

Описание продукта

Солиус P-25 — это удаляемый защитный паяльный резист, используемый в качестве временной защитной пленки для компонентов и участков печатных плат в процессе пайки оплавлением, пайки волной и нанесении влагозащитных покрытий (лаков).

Назначение продукта

Резист Солиус Р-25 подходит для защиты различных элементов печатных плат, компонентов, в том числе штекерных разъемов, регулируемых компонентов и слотов интегральных схем. Благодаря прочности высохшей пленки резист не оставляет следов при удалении.

Отличительные особенности

- Отверждается при комнатной температуре.
 Для ускорения высыхания можно использовать нагревание.
- Полностью удаляется, не оставляя остатков.
- Устойчив к действию растворителей, не растворяется при нанесении влагозащитных покрытий.
- Высокая прочность пленки, обеспечивающая отсутствие разрывов при удалении.
- Подходит для точечного нанесения, нанесения кистью

Возможность разбавления

При необходимости получения более разбавленного продукта смешать резист с небольшим количеством деионизованной воды, перемешать шпателем или миксером до однородной консистенции. Не рекомендовано разбавление водой более 5% от массы резиста.

Основные технические параметры

Внешний вид	Гель белого цвета
Содержание нелетучих веществ	70 %
Плотность (г/см ³)	1
Время высыхания (слой до 2 мм)	
При 25 °C, мин	30-45
При 80°C, мин	20-25
При 120 °C, мин	10-15
При 150 °C, мин	3-7
Вязкость при 20 °C (10 об/мин)	4000 мПа∙с

Упаковка

Резист поставляется: в бутылках 250 мл, шприцах 30 мл.

Условия хранения

Резист необходимо хранить в фирменной упаковке. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур.

Температура хранения: от 6 до 28 °C. Не замораживать!

Срок годности: 6 месяцев.

Продукт разработан и произведен в России.

Особенности применения

При использовании резиста **Солиус P-25** в процессе нанесения лака, необходимо удалить резист с поверхности платы после высыхания лака "на отлип", не дожидаясь его полной полимеризации.

